



石津精密

SEOK
JIN

TECH
NOLOGY



電子カタログ



SJ technology

SJ Technology

電子カタログ



CONTENTS

会社紹介	05
組織図	06
代表挨拶	06
会社沿革	07
会社概要	07
経営哲学	08
ビジョン及び目標	09
独占技術	09
メイン装備	10
メイン製品	16
認証書	18
顧客各社	19

人生を照らす光

SJ

Technology

人のための



会社紹介

(株)ソクジン精密銀

半導体装備、半導体部品、精密加工、ジグ製作などを専門とする業者として、この分野において最高になるべく努力してきました。

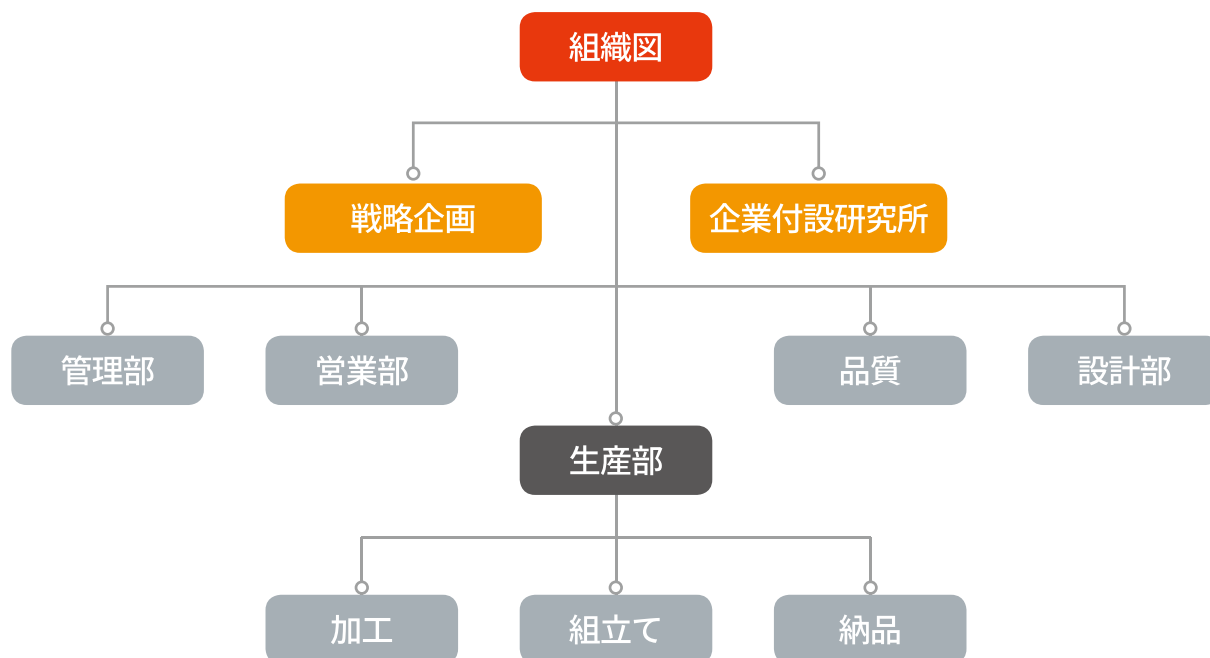
その結果、技術および品質において安定的でレベルの高い顧客サービスを通じてその実力を認められています。

今までシステムサービス業者の品質安定性確保と事後サービス及び技術開発の不在を経験したら次元の違う高品格サービスをソクジン精密をご覧ください。

(株)ソクジン精密と一緒に成功ビジネスを保障します。



組織図

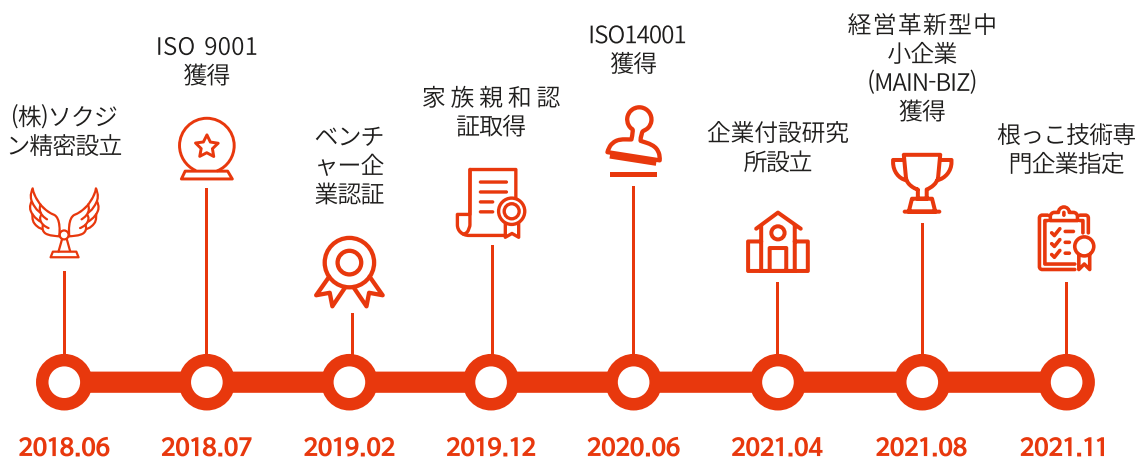


代表挨拶

(株)ソクジン精密は半導体装備部品及び自動化装備業界を先導している企業で、2018年6月の会社設立以来、顧客満足をめざし、分野別に最善を尽くしてまいりました。「最高の品質」、「最高のサービス」、「新製品開発」という経営理念の下、(株)ソクジン精密は技術革新のために最善を尽くしています。社内に技術研究所を置いて研究開発に取り組み、現在に安住することなく進歩した技術力で顧客を満足させるために努めています。これに技術力と品質だけではどの会社よりも高い自負心を持っています。しかし現在に満足せず顧客満足のために(株)ソクジン精密は引き続き新技術開発に努力することを約束いたします。これからもっと発展する(株)ソクジン精密を見守ってくださって多くの愛情と関心をお願い申し上げます。

CEO Lee Jongyeong

会社沿革



会社概要

最高の品質とサービス、
絶え間ない新製品開発で
顧客満足を実現

精密部品加工技術をリードする企業(株)ソクジン精密は、一流企業に成長するために最高の品質とサービスを提供するために最善を尽くしており、研究開発により新製品の開発に力を入れ、お客様の満足を実現するために努力しております。



経営哲学

01

品質第一経営

合理的に考えて判断し、
効率的かつ生産的な働き方で
世界一流品質の製品を作ります。



02

顧客中心企業

顧客の立場で考えて判断します。
顧客に最高の価値を提供すること、
(株)ソクジン精密の最大のやりがいです。



03

原則と正道経営

事実に基づき、ありのままに共有され
た原則と倫理を遵守し、正直に会社
を運営します。



04

人間中心経営

実力と品性を備えた人材を重視し、(株)
ソクジン精密と共に成長できるよう最善
を尽くして支援します。



ビジョン及び目標



独占技術

- 多品種精密部品加工技術
- 特殊素材（W,Nb,Ti,Mo,Ni,VESPEL等）加工技術
- CHAMBER加工技術

- STEP MOTOR制御技術
- PC、TOUCH PANEL制御技術
- 自動化関連要素技術

[半導体装置用CHAMBER加工技術保有]

[半導体装備用ADAPTER及びCASSET STAGE加工技術を保有]

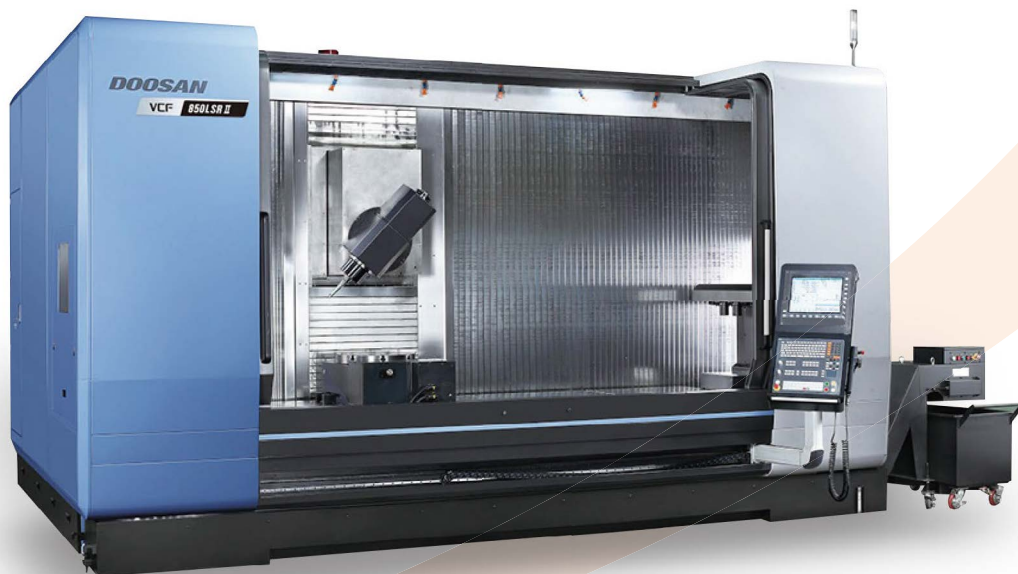
[半導体装備用SENSOR組立及びマグネット組立製品の加工及び組立]

メイン装備



Mynx 6500

マシニングセンタ加工機としてDNM加工機よりは速度は遅いが加工する力が強くアルミ・樹脂系だけでなく強い金属材質の加工も可能であり精度にも優れた加工機です。



VCF 850SR

非常に広い3M長さの領域を加工可能であり、同時に3軸から5軸まで様々なアプリケーションを活用して多様な部品加工が可能な多目的マシニングセンターです。
コラムムービング構造なので同級装備に比べてX軸が最大です。

メイン装備



DNM 5700

高速マシニングセンタ加工機で、一般マシニングセンタ加工機に比べて強い金属よりもアルミニウム樹脂系のような資材をより迅速かつ精密に加工できます。



HI-TECH 200A

8"水平型ターニングセンターとして多様な主軸で円形製品の精密加工が可能な装備です。

メイン装備



斗山 650P マシニングセンタ 2基

高速部品加工マシニングセンタで、高剛性C型構造で環境にやさしい油水分離構造を適用し、全軸に強力なROLLER LM GUIDEを適用しました。



華泉 HI TECH CNC旋盤 2基

8"10" 強力切削水平ターニングセンターで、エア半浮上システムを適用した高剛性ボックスウェイタイプです。

移送系とベッド構造により、安定した強力切削性能を提供し、熱変位を最小化し、長時間加工しても高い精度を維持します。

メイン製品

半導体装備用CHAMBER加工技術を保有



半導体装備用ADAPTER及びCASSET STAGE加工技術を保有



製薬機器部品加工



半導体CHAMBER DOME専用LIFT

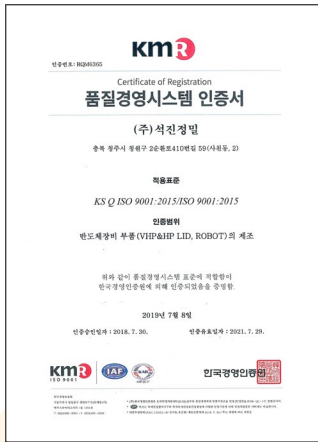


自動化装置設計 WAFERソート用 AUTO ALIGNER



外観	名	サイズ	ディスクリプション
	TXZ CHAMBER	400*400*250	真空CHAMBER 半導体の新フィルム工程に使用
	ASP CHAMBER	300*300*200	真空CHAMBERの中に水ラインを溶接後加工半導体ETCH工程に核心CHAMBER
	CASSET STAGE	250*200*200	半導体CASEETを乗せるSTAGE 半自動作動
	DTCU HOIST	500*300*300	半導体ETCH工程のE-DTCU DOMEを 持ち上げるための機器スイッチで動作
	ULTIMA BASE	400*500*200	ULTIMA 装備に入る基礎 BASE
	UPPER CHAMBER	900*400*300	半導体ETCH工程に入る真空CHAMBER
	LOWER CHAMBER	900*400*500	半導体ETCH工程に入る真空CHAMBER
	VHP&VHP +ROBOT SET	500*500*100	半導体ETCH CVD PVD工程に入る WAFER送り用ROBOT SET
	HP&HP +ROBOT SET	350*350*200	半導体ETCH CVD PVD工程に入る WAFER送り用ROBOT SET
	LASER ASSY	150*120*200	LASERを利用してWAFERを整列させる半導 体ETCH CVD PVD工程に組み込まれる製品
	DTCU CHAMBER (Metal, R1, Poly)	500Φ*800	半導体ETCH工程の核心的なプラズマチャ ンバー
	DPS & POLY THROTTLE VALVE ASSY	400*300*200	半導体ETCH工程に入るTHROTTLE VALVE セット

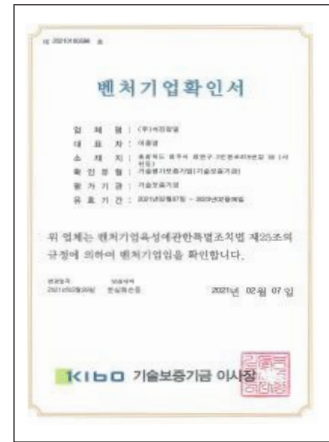
認證書



ISO 9001品質經營システム



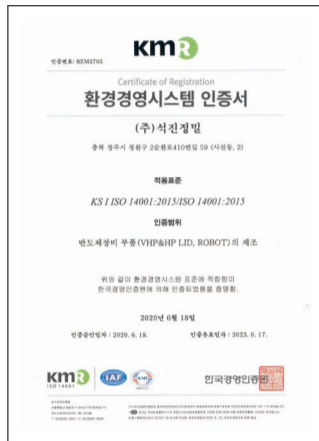
家族親和認證書



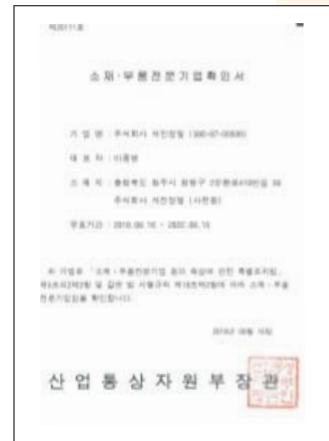
벤처기업企業確認書



根付企業確認書



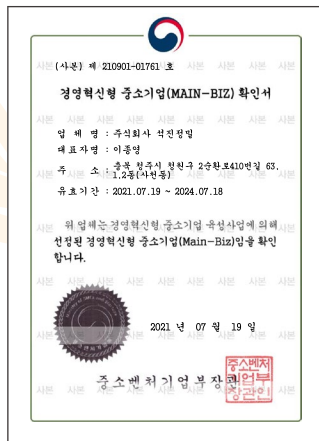
ISO14001環境經營システム



素材·部品専門企業確認書



企業付設研究所



메인비즈確認書



特許_窒化物半導体ダイオード

顧客各社

SK hynix



- メモリー半導体システム半導体
- 年商27兆
- 京畿道利川市忠清北道清州市

DB HiTek



- システム半導体
- 年商8,000億
- 京畿道富川市

SurplusGLOBAL



- 半導体装置 ディスプレー装置
- 年商2,000億
- 京畿道烏山市



照亮生命的光芒
SEOKJIN
TECHNOLOGY
为了人们

tpils@nate.com

59, 2sunhwan-ro 410beon-gil, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

TEL | +82-43-211-0565 **FAX** | +82-43-212-0565